

Sección

MT Semiconductora

Función

Terreno
Laboratorio

Plus producto

Sin silicona
Ajuste de la profundidad de la
cuchilla en incrementos de 0,1 mm
Resultado muy limpio en el
aislamiento
Dimensión restante de 25, 30 o 40
mm

Capacidad

Diámetro	18 - 60 mm
Profundidad máxima de corte	1,1 mm
Angulo de chaflán en la semiconductora no pelable	8 °
Dimensión restante	25 /30 /40 mm

Características

Largo	235 mm
Ancho	125 mm
Alto	90 mm
Peso fuera de la caja	0,85 Kg
Embalaje	Cartón

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE
Teléfono: +33 2 43 71 11 80
Fax: +33 2 43 71 16 51
www.alroc.fr

Herramienta para semiconductora no pelable con chaflán en el tope

UTILIZACIÓN

El CWB/18-60 elimina fácilmente la semiconductora no pelable con un chaflán y un resultado muy limpio en el aislante sin el uso de silicona



Opciones

SGM - Bolsa de grande modelo

Piezas de recambio

LCWB-SP2 - Navaja de recambio para la semiconductora no pelable con chaflán 8°

Herramientas complementarias

LCWB-FEP - Navaja de recambio para la semiconductora no pelable con chaflán 13°
GRI-RTE - Raspador en acero inoxidable por los residuos de semiconductor no pelable
PG3HTA/2530 - Alicata de cubierta para cable de MT
BRMRD1E - Herramienta para quitar el aislamiento

Herramientas para cables MT

CWB/18-60



Referencia	Diámetro	Capacidad			Dimensiones			Embalaje
		Profundidad máxima de corte	Ángulo de chaflán en la semiconductora no pelable	Dimensión restante	Largo	Ancho	Alto	
CWB/18-60	18 - 60 mm	1,1 mm	8 °	25 /30 /40 mm	235 mm	125 mm	90 mm	cartón
CWB/18-60-FEP	18 - 60 mm	1,8 mm	13°	25 / 30 / 40 mm	235 mm	125 mm	90 mm	cartón
CWB/18-60-MVS	18 - 60 mm	1,8 mm	13°	Con MVS tope	235 mm	125 mm	90 mm	cartón